

# UMC 聯華電子股份有限公司 (函)

受文者：台灣大學工學院

擬定：一、影印分送各系所(除材料系以外)  
二、呈閱後存查 職思#0929  
1515

速別：速件

密等及解密條件：一般

發文日期：中華民國九十六年九月二十一日

發文字號：(96)聯人資字 0782 號

附件：聯華電子股份有限公司「傑出科技人才培育計劃」實施辦法

材料系有文  
職  
3表  
新

主旨：敬請 貴校協助辦理第四屆聯華電子「傑出科技人才培育計劃」申請事宜

說明：一、為鼓勵優秀學生從事半導體相關研究，以培養半導體技術人才，本公司特辦理「傑出科技人才培育計劃」。

二、本屆「傑出科技人才培育計劃」申請時間自即日起至2007年10月31日止，隨函檢附本公司「傑出科技人才培育計劃」實施辦法，敬請 貴校惠予公告。

三、有意申請本公司「傑出科技人才培育計劃」之同學，請至公司網站(www.umc-hr.com/scholarship) 下載申請表，詳填表格內容，並備妥申請辦法所述相關文件，以掛號方式郵寄至本公司地址：300 新竹市科學園區力行二路三號，人力資源處/招募部 劉小姐收

聯華電子股份有限公司校對章

正本：台灣大學學務處、台灣大學電機資訊學院、台灣大學工學院、台灣大學理學院、台灣大學電機工程系所、台灣大學電子工程所、台灣大學材料科學與工程學系所台灣大學物理學系所

副本：

董事長兼執行長

胡國強

96年9月29日  
受003918號

96年10月1日  
聯華電子字號05340號

本案依分層負責規定  
授權單位主管執行

聯華電子股份有限公司 • No. 3, Li-Hsin 2nd Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.  
30078 新竹市新竹科學園區力行二路3號 • Tel 886-3-578-2258 • Fax 886-3-577-4767

## 第四屆聯電傑出科技人才培育計劃申請表

姓名	身分證 字號	出生日	年 月 日 (西元)
就讀學校	系所	年級	<input type="checkbox"/> 碩士班_____年級 <input type="checkbox"/> 博士班_____年級
E-mail		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
戶籍地址		電話	
通訊地址		電話	(H) (M)
<p>● 在學成績：</p> <p>最近一學期：學業總平均_____分、操行_____分</p> <p>畢業成績：學業總平均_____分、操行_____分</p> <p>(碩一或博一新生請提供大學或研究所畢業成績)</p> <p>● 所學專長/研究領域/論文研究</p> <p style="text-align: right;">申請人： _____ 年 月 日</p>			
附件資料	<input type="checkbox"/> 學生證正、反面影本一份 <input type="checkbox"/> 身分證正、反面影本一份 <input type="checkbox"/> 上一學期成績單正本一份(碩一或博一新生請提供大學或研究所畢業成績單) <input type="checkbox"/> 自我推薦函一份 <input type="checkbox"/> 教授推薦函_____份 <input type="checkbox"/> 研究計劃 <input type="checkbox"/> 其他相關證明文件：_____		



## 聯華電子股份有限公司

### 【傑出科技人才培育計劃】實施辦法

#### 一、宗旨：

- (一) 鼓勵學生從事半導體相關研究，培養半導體技術研發人才。
- (二) 與國內各大學理工系所師生建立長期之合作關係。

#### 二、申請資格：

- (一) 在學之碩、博士班研究生
- (二) 電機、電子、材料、物理等理工相關研究所
- (三) 從事半導體相關主題之研究，且畢業後有意願至聯電任職者

#### 三、獎助金額：每學期每名新台幣十二萬元整，經費贊助期限視個別研究計劃而

有不同，碩士班以二年為上限，博士班以四年為上限。

#### 四、具備文件：

- (一) 申請書(由網路下載)
- (二) 學生證正、反面影本一份
- (三) 身分證正、反面影本一份
- (四) 上一學期成績單正本一份(碩一新生，請提供大學畢業成績單；  
博一新生，請提供研究所畢業成績單)
- (五) 自我推薦函一份
- (六) 教授推薦函一份(超過一份則列入加分項目)
- (七) 研究計劃



五、申請方式：申請相關文件請郵寄：300 新竹市科學園區力行二路3號

聯華電子股份有限公司 人力資源處 劉小姐

請以掛號方式寄出，並於信封上註明「申請聯電傑出科技人才培育計劃相關文件」。

六、甄選方式：凡符合申請資格且應備文件齊全者，由本公司進行甄選作業，

入選名單訂於11月下旬公佈。

七、簽訂合作契約：接受本計劃經費贊助之學生需與本公司簽訂合作契約。

八、申請截止日期：2007年10月31日(以郵戳為憑)

九、聯絡方式：聯華電子股份有限公司 人力資源處 劉小姐

03-5782258 分機 32115 及 31030

十、活動訊息：相關辦法內容請上網查詢

網址：[www.umc-hr.com/scholarship](http://www.umc-hr.com/scholarship)